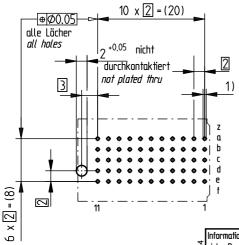


Bestückungsplan – contact layout



Lochbild für Leiterplatte (Bestückungsseite)

Board hole pattern (Component mounting side )



- Ebene Level 3 Ebene - Level 2 8,2 9.7 +0.2 Ebene - Level 1 4.5±0.3 3.7 ±0.3 P2 P1 U1 Bezugsebene Tiefe 13 ±0.3 Datum plane depth R3 R2 R1 -13 ±0.2 5.3 ±0.1 14.5 ±0.2 6.8 ±0.1 16 ±0.2 8.3 ±0.1
- 1) Ø 0,6±0,05 Durchmesser des metallisierten Loches Ø 0,6±0,05 Diameter of finished plated-through hole
  - $\phi$  0.7±0.02 Bohrungsdurchmesser des Loches

Ø 0,7±0,02 Diameter of drilled hole

Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114406 Metal plating of plated-through hole see drawing 114406

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 61076-4-101 Missing information and dimensions per IEC 61076-4-101

Bedruckung siehe Zeichnung 401186 Marking see drawing 401186

om DIN 34	Information: P2 Level 1, 2, 3 siehe Bestückungsplan/ <i>see contact layout</i> Anforderungsstufe 2 / <i>class 2</i>		Scale 2:1
nsider protection memo fr	Information: P2 Level 1, 2, 3 siehe Bestückungsplan/ see cantact layout Anforderungsstufe 2 / class 2  All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.  b 26.05.2010 index Date	Subject to modification prior notice. Drawing will not be up	FRmet Messerleiste Γ
	before using.  b   26.05.2010	<b>ERNI</b> www.ERNI	.com 923325 <u> </u>
္မ	ndex Date	V:00069785.SZA	ERMC

## **Mouser Electronics**

**Authorized Distributor** 

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

**ERNI Electronics**:

923325